

MOSFET

OptiMOS™ Power-MOSFET, 40 V

Features

- Optimized for high performance SMPS, e.g. sync. rec.
- Very low on-resistance $R_{DS(on)}$ @ $V_{GS}=4.5\text{ V}$
- 100% avalanche tested
- Superior thermal resistance
- N-channel
- Qualified according to JEDEC¹⁾ for target applications
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Halogen-free according to IEC61249-2-21



Table 1 Key Performance Parameters

Parameter	Value	Unit
V_{DS}	40	V
$R_{DS(on),max}$	1.9	mΩ
I_D	100	A
Q_{OSS}	37	nC
$Q_G(0V..10V)$	41	nC



Table of Contents

Description 1

Maximum ratings 3

Thermal characteristics 3

Electrical characteristics 4

Electrical characteristics diagrams 6

Package Outlines 10

Revision History 13

Trademarks 13

Disclaimer 13

1 Maximum ratings

at $T_A=25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Table 2 Maximum ratings

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Continuous drain current	I_D	-	-	100 98 100 82 27	A	$V_{GS}=10\text{ V}$, $T_C=25\text{ °C}$ $V_{GS}=10\text{ V}$, $T_C=100\text{ °C}$ $V_{GS}=4.5\text{ V}$, $T_C=25\text{ °C}$ $V_{GS}=4.5\text{ V}$, $T_C=100\text{ °C}$ $V_{GS}=10\text{ V}$, $T_A=25\text{ °C}$, $R_{thJA}=50\text{ K/W}^{(1)}$
Pulsed drain current ⁽²⁾	$I_{D,pulse}$	-	-	400	A	$T_C=25\text{ °C}$
Avalanche energy, single pulse ⁽³⁾	E_{AS}	-	-	90	mJ	$I_D=50\text{ A}$, $R_{GS}=25\text{ }\Omega$
Gate source voltage	V_{GS}	-20	-	20	V	-
Power dissipation	P_{tot}	-	-	78 2.5	W	$T_C=25\text{ °C}$ $T_A=25\text{ °C}$, $R_{thJA}=50\text{ K/W}^{(1)}$
Operating and storage temperature	T_j , T_{stg}	-55	-			

3 Electrical characteristics

Table 4 Static characteristics

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	40	-	-	V	$V_{GS}=0\text{ V}$, $I_D=1\text{ mA}$
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	1.2	-	2	V	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=250\text{ }\mu\text{A}$
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	-	0.1 10	1 100	μA	$V_{DS}=40\text{ V}$, $V_{GS}=0\text{ V}$, $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$ $V_{DS}=40\text{ V}$, $V_{GS}=0\text{ V}$, $T_j=125\text{ }^\circ\text{C}$
Gate-source leakage current	I_{GSS}	-	10	100	nA	$V_{GS}=20\text{ V}$, $V_{DS}=0\text{ V}$
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	-	1.5 1.9	1.9 2.7	m Ω	$V_{GS}=10\text{ V}$, <

Table 7 Reverse diode

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Diode continuous forward current	I_S	-	-	78	A	$T_C=25\text{ °C}$
Diode pulse current	$I_{S,pulse}$	-	-	400	A	$T_C=25\text{ °C}$
Diode forward voltage	V_{SD}	-	0.84	1	V	$V_{GS}=0\text{ V}$, $I_F=50\text{ A}$, $T_j=25\text{ °C}$
Reverse recovery time ¹⁾	t_{rr}	-	70	140	ns	$V_R=20\text{ V}$, $I_F=50\text{ A}$, $di_F/dt=400\text{ A}/\mu\text{s}$
Reverse recovery charge	Q_{rr}	-	27	-	nC	$V_R=20\text{ V}$, $I_F=50\text{ A}$, $di_F/dt=400\text{ A}/\mu\text{s}$

¹⁾ Defined by design. Not subject to production test

4 Electrical characteristics diagrams

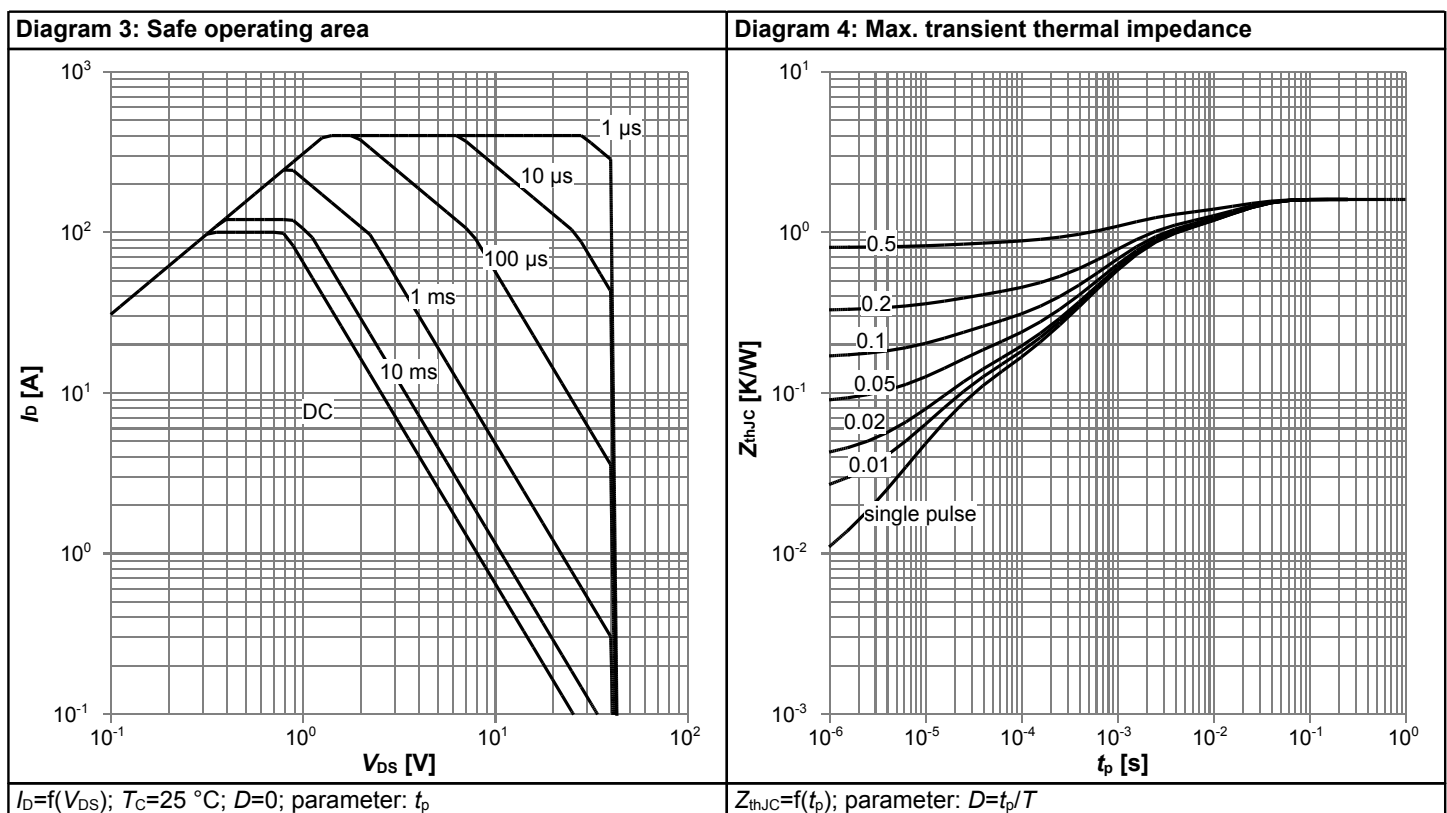
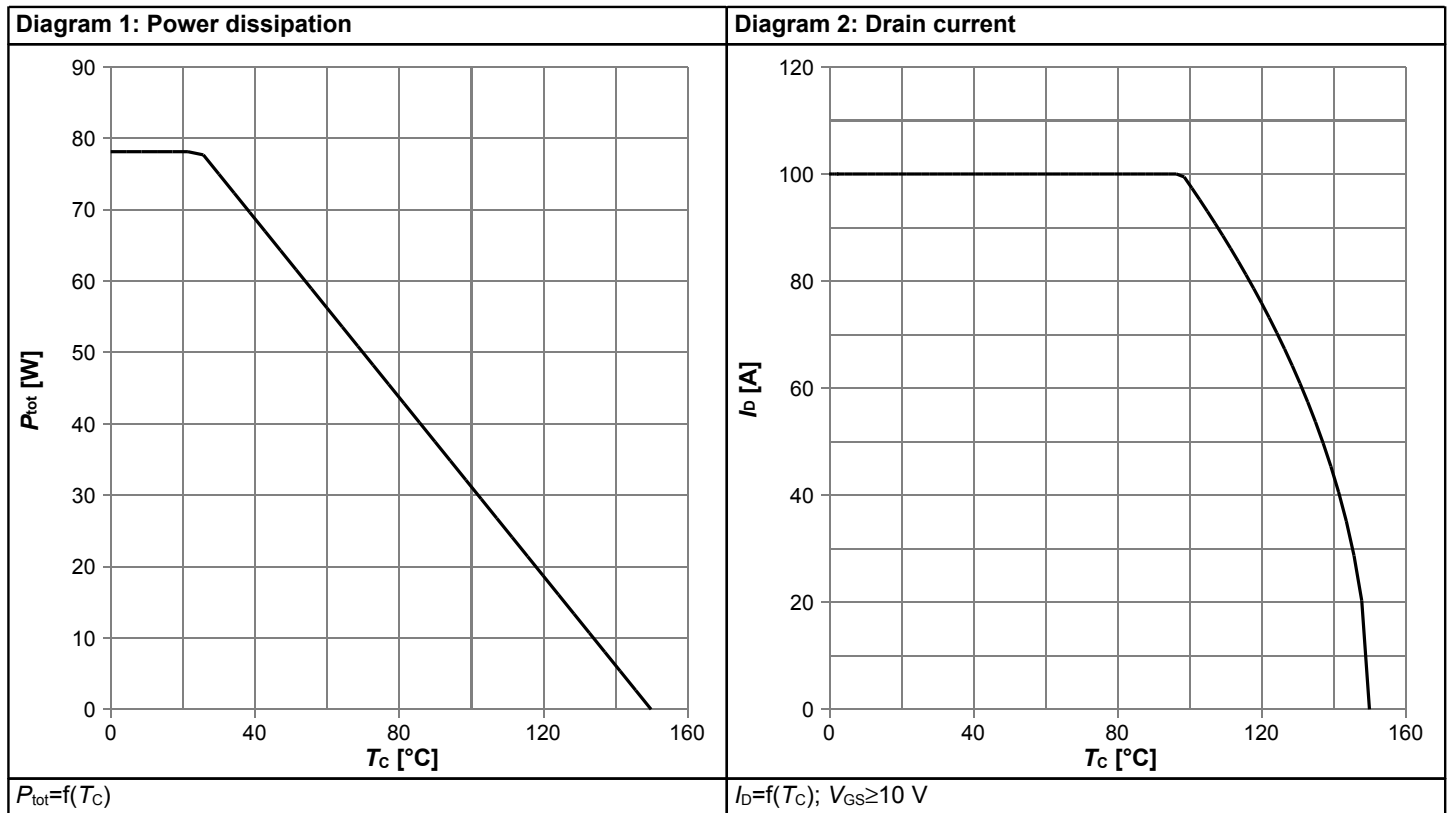
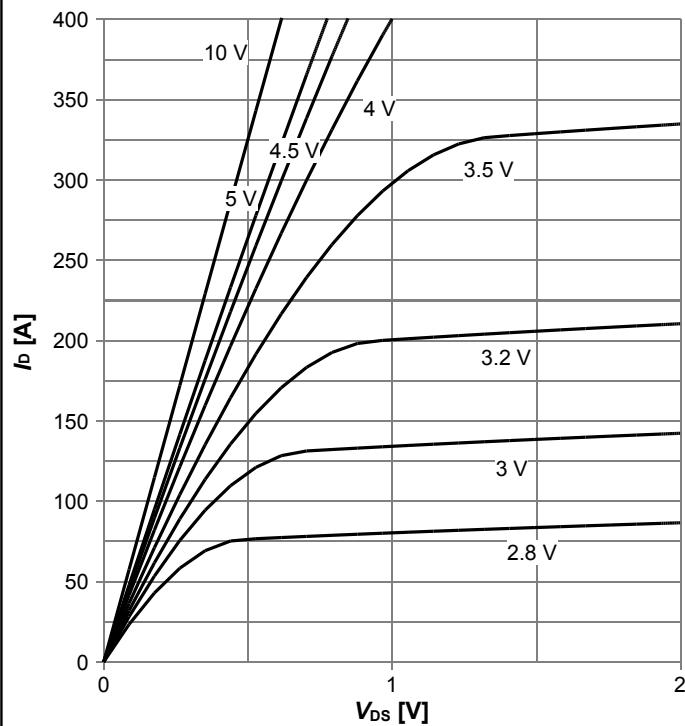
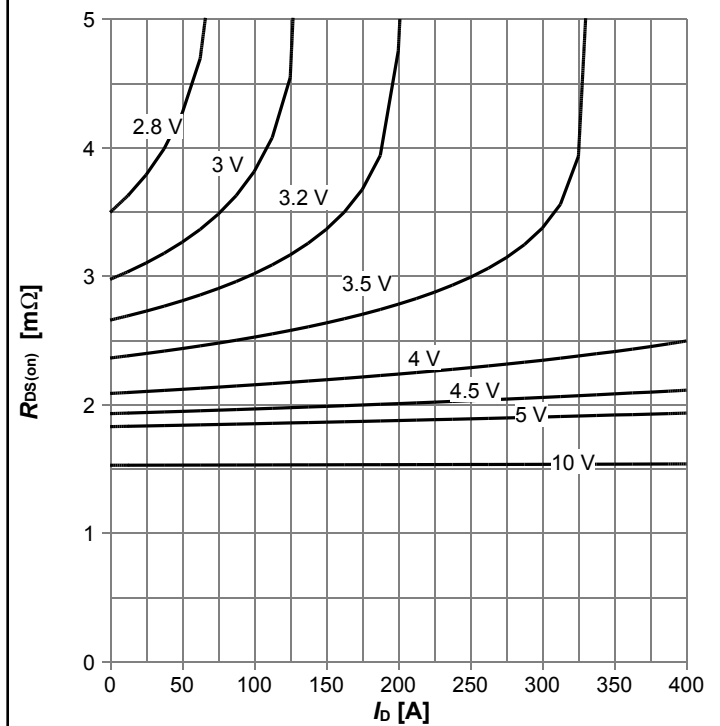


Diagram 5: Typ. output characteristics



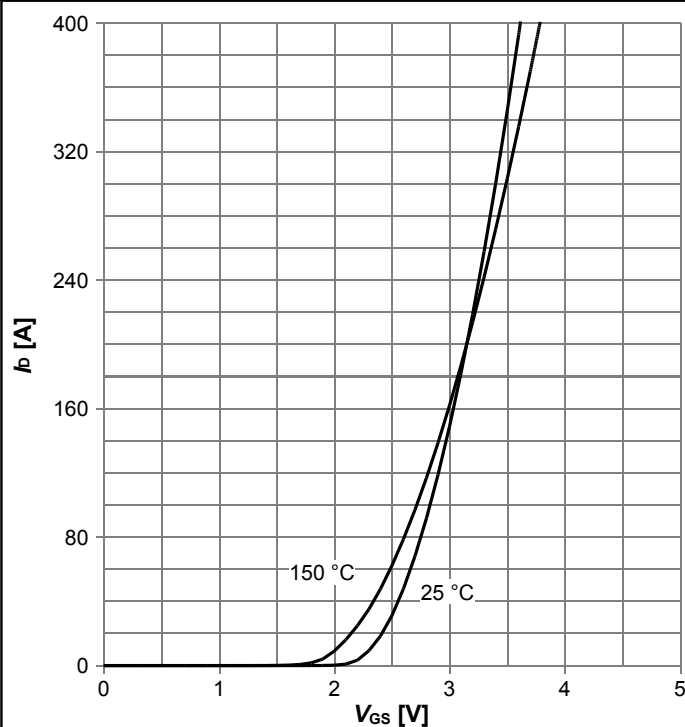
$I_D = f(V_{DS})$; $T_j = 25^\circ\text{C}$; parameter: V_{GS}

Diagram 6: Typ. drain-source on resistance



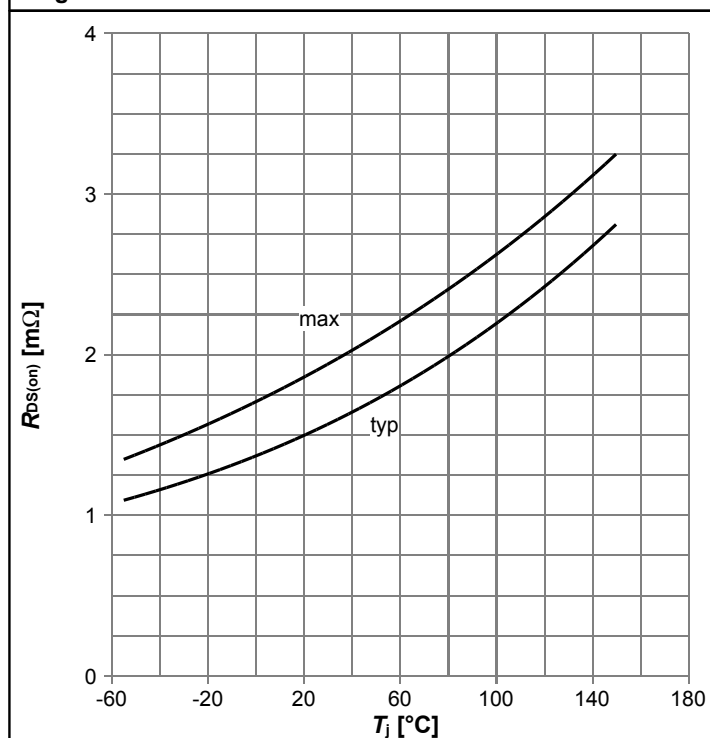
$R_{DS(on)} = f(I_D)$; $T_j = 25^\circ\text{C}$; parameter: V_{GS}

Diagram 7: Typ. transfer characteristics



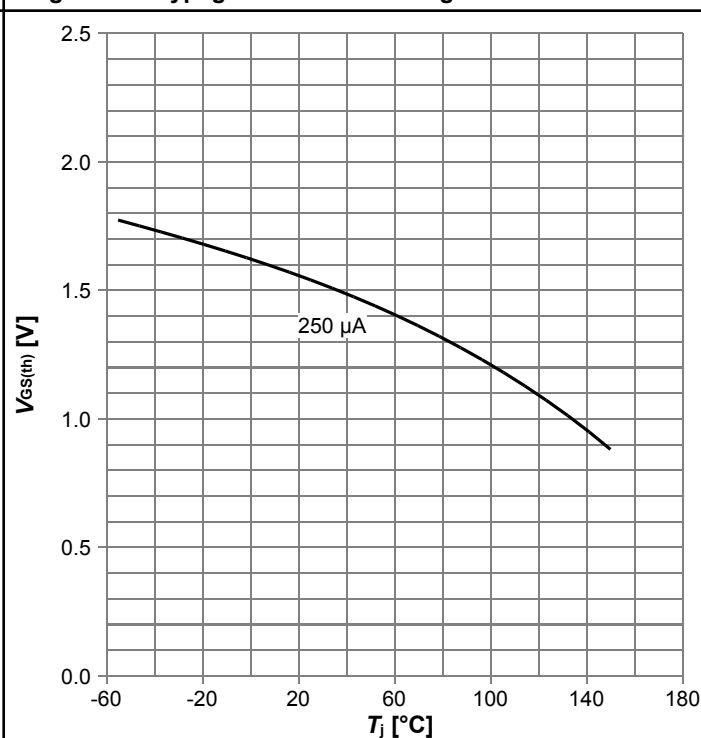
$I_D = f(V_{GS})$; $|V_{DS}| > 2|I_D|R_{DS(on)max}$; parameter

Diagram 9: Drain-source on-state resistance



$$R_{DS(on)} = f(T_j); I_D = 50 \text{ A}; V_{GS} = 10 \text{ V}$$

Diagram 10: Typ. gate threshold voltage



$$V_{GS(th)} = f(T_j); V_{GS} = V_{DS}; I_D = 250 \mu\text{A}$$

Diagram 11: Typ. capacitances

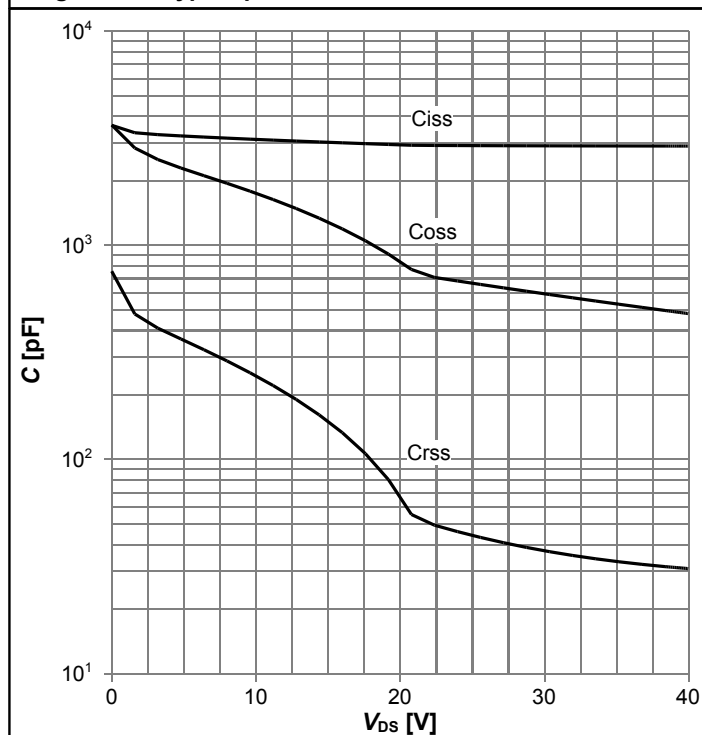
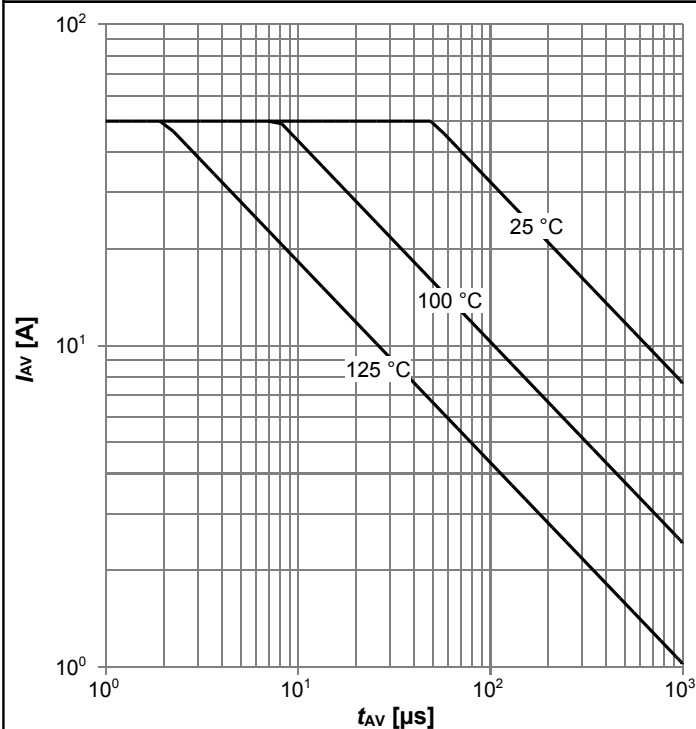
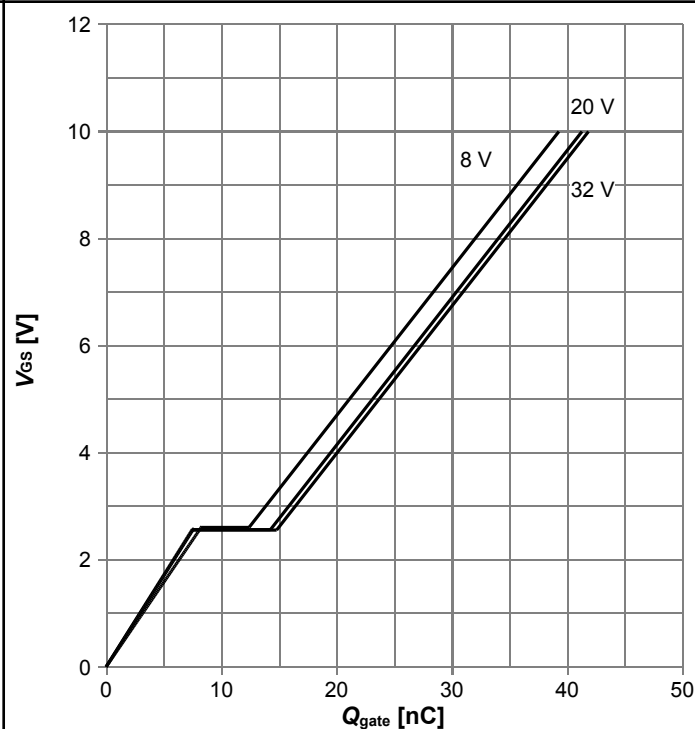


Diagram 13: Avalanche characteristics



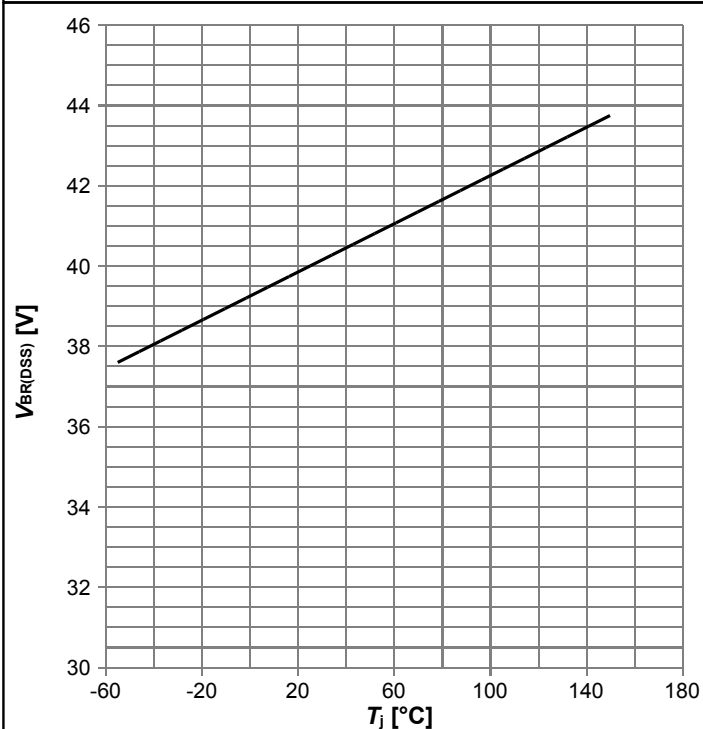
$I_{AS}=f(t_{AV})$; $R_{GS}=25\ \Omega$; parameter: $T_{j(start)}$

Diagram 14: Typ. gate charge

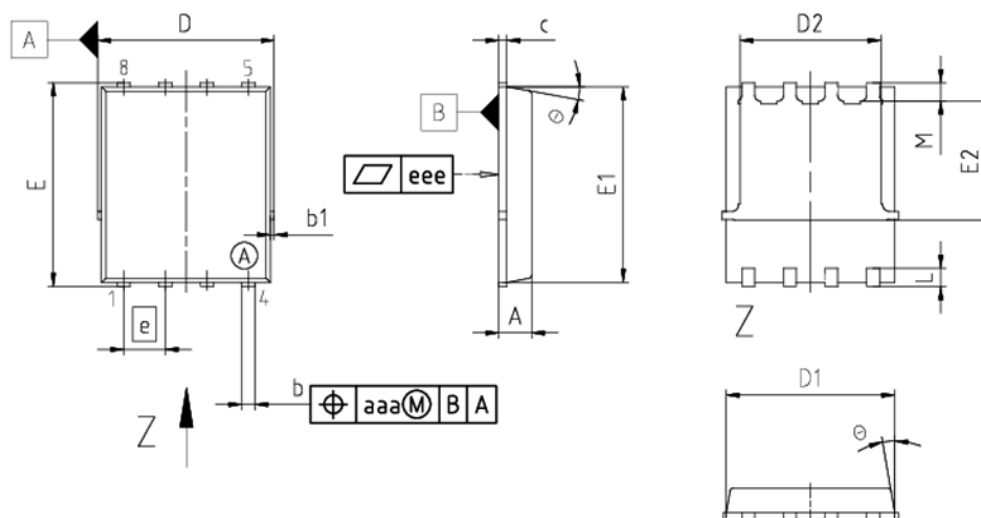


$V_{GS}=f(Q_{gate})$; $I_D=50\text{ A}$ pulsed; parameter: V_{DD}

Diagram 15: Drain-source breakdown voltage



5 Package Outlines



DIM	MILLIMETERS	
	MIN	MAX
A	0.90	1.10
b	0.31	0.54
b1	0.02	0.22
c	0.15	0.35
D	5.15	5.49
D1	4.95	5.35
D2	3.70	4.40
E	5.95	6.35
E1	5.70	6.10
E2	3.40	3.80
e	1.27	
N	8	
L	0.45	0.71
M	0.45	0.75
theta		

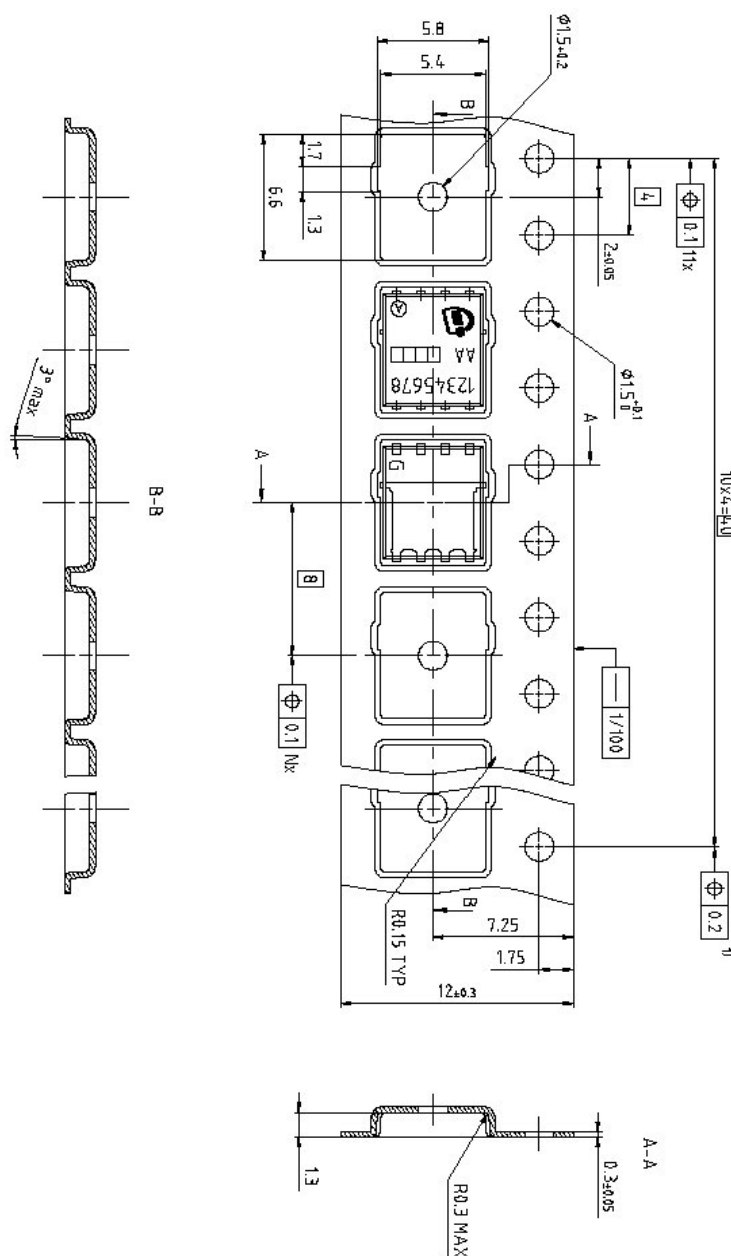




Figure 3 Outline Footprint (TDSON-8)

Revision History

BSC019N04LS

Revision: 2016-05-24, Rev. 2.1

Previous Revision

Revision	Date	Subjects (major changes since last revision)
2.1	2016-05-24	Update footnotes and insert max values

Trademarks of Infineon Technologies AG

AURIX™, C166™, CanPAK™, CIPOS™, CoolGaN™, CoolMOS™, CoolSET™, CoolSiC™, CORECONTROL™, CROSSAVE™, DAVE™, DI-POL™, DrBlade™, EasyPIM™, EconoBRIDGE™, EconoDUAL™, EconoPACK™, EconoPIM™, EiceDRIVER™, eupec™, FCOS™, HITFET™, HybridPACK™, Infineon™, ISOFACE™, IsoPACK™, i-Wafer™, MIPAQ™, ModSTACK™, my-d™, NovalithIC™, OmniTune™, OPTIGA™, OptiMOS™, ORIGA™, POWERCODE™, PRIMARION™, PrimePACK™, PrimeSTACK™, PROFET™, PRO-SiL™, RASIC™, REAL3™, ReverSave™, SatRIC™, SIEGET™, SiPMOS™, SmartLEWIS™, SOLID FLASH™, SPOC™, TEMPFET™, thinQ!™, TRENCHSTOP™, TriCore™.

Trademarks updated August 2015

Other Trademarks



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

